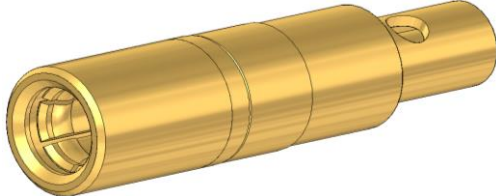


**Product Data Sheet / Produkt Datenblatt**

<b>Part Number</b>	<b>31.2410.011</b>	<b>Teilenummer</b>
<b>Description</b>	<b>SSMB-Nano Cable mount jack</b>	<b>Beschreibung</b>
		
<b>Design according to</b>	<b>IEC 169-19 (Type SSMB-Nano)</b>	<b>Ausführung nach</b>

**Electrical characteristics / Elektrische Eigenschaften**

		colored value means: under validation		
		Value/Wert	Unit/Einheit	
Impedance (MIL-C-39012B)		50	[Ω]	Impedanz (MIL-C-39012B)
Operating frequency up to		2	[GHz]	Betriebsfrequenz bis zu
Return loss				Rückflusdämpfung
measured with cable type: RG-178	1 GHz	> 20	[dB]	Gemessen mit Kabeltyp: RG-178
	2 GHz	> 15	[dB]	
Insulation resistance		> 1	[GΩ]	Isolationswiderstand
Contact resistance				Kontakt-Widerstand
Centre contact		≤ 5	[mΩ]	Innenkontakt
Outer contact		≤ 2,5	[mΩ]	Außenkontakt
Contact current max. (DC)		0,4	[A] DC	Kontakt-Strombelastbarkeit max (DC)
Operating voltage		≥ 250	[V] DC	Betriebsspannung
Proof voltage		500	[V] eff	Prüfspannung

**Mechanical characteristics / Mechanische Eigenschaften**

		Value/ Wert	Unit/Einheit	
Engagment force		max. 27	[N]	Steckkraft
Separating force		min. 4,5	[N]	Ziehkraft
Mating cycles		> 500		Steckzyklen

**Product Data Sheet / Produkt Datenblatt**

<b>Part Number</b>	<b>31.2410.011</b>	<b>Teilenummer</b>
<b>Description</b>	<b>SSMB-Nano Cable mount jack</b>	<b>Beschreibung</b>

**Material & plating / Material & Oberfläche**

General: No magnetic nickel allowed in any of the materials.	RoHS (2002/95/EC) conform		Allgemein: Kein magnetisch Nickel in den verwendeten material erlaubt.
	Material/Material	Plating/Oberflächen	
Main part	Brass	Cu + Ni + 0,2µm Au	Hauptstück
Guiding ferrule	Brass	Cu + Ni + 0,2µm Au	Führungshülse
Spring basket	Copper beryllium	Cu + Ni + 0,8µm Au	Federkorb
Contact socket	Copper beryllium	Cu + Ni + 1,3µm Au	Innenbuchse
Ferrule	Brass	Cu + Ni + 0,2µm Au	Hülse
Insulator	PTFE	-	Isolierung

**Environmental influences / Umwelteinflüsse**

Operating temperature range	-55°C up to +125°C	Betriebstemperaturbereich
	Standard	
Climatic sequence:	IEC 60068-2-61	Klimafolge:
1. Dry heat	IEC 60068-2-2-Ba	1. Trockene Hitze
2. Damp heat, cyclic, 1 cycle	IEC 60068-2-30-Db	2. Feuchte Wärme, zyklisch, 1 Zyklus
3. Cold	IEC 60068-2-1-Aa	3. Kälte
4. Damp heat, cyclic, 6 cycles	IEC 60068-2-30-Dd	4. Feuchte Wärme, zyklisch, 6 Zyklen
Solder profile		Lötprofil

**Notes / Aufzeichnungen**

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

**Update History**

Rev.	Date	Signature	Alteration
			Formblatt-Nr.: Form-TK-013b
			Rev. 04
			Released 17.04.14